

聚灿科技

聚灿光电科技股份有限公司（股票代码：300708），2010年4月8日成立，2017年10月16日登陆深市A股市场，总部座落于江苏省苏州工业园区。公司主营业务为化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务，主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片，主要应用于显示背光、通用照明、医疗美容等应用领域。

聚灿光电科技（宿迁）有限公司，2017年6月5日成立，注册资本金13.6亿元，占地面积约300亩，为深市A股上市企业——聚灿光电（300708）在宿迁经济技术开发区设立的子公司，亦为2017年宿迁经济技术开发区招商引资“工业项目”。公司作为一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，主营业务为高亮度LED外延片、芯片及LED照明相关的合同能源管理。公司芯片面向中、高端照明及背光市场，已成为国内高亮度LED芯片的主流厂家之一。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/jckj-821452.html>